证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-035

有研半导体硅材料股份公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）董事会将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计使用募集资金47,319.09万元，本年度实际使用募集资金15,911.38万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为106,512.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专项账户余额为84,512.60万元，与募集资金余额相差22,000.00万元均为未到期的现金管理余额。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专项账户期初余额	259,585,963.98
减：本年度投入募集资金总额	159,113,838.70
减：项目相关信用证及银承保证金存入扣除实际对外支付净额	985,395.82
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额	-730,000,000.00
减：支付的其他发行费用	-
加：报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	15,639,226.16
募集资金专项账户期末余额	845,125,955.62

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京航天城支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京东单支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行名称	银行账号	金额	备注
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	55,124.80	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.03	活期存款
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	5,603.52	活期存款
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.25	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	23,507.00	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为本公司及股东获取更多回报，2023年11月10日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币124,000万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
中信银行北京分行	结构性存款	浮动收益	22,000.00	2024.06.08-2024.09.06	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年3月27日，公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟用于永久补充流动资金的金额为19,000.00万元，占超募资金总额的比例为28.62%。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）。公司已于2024年7月4日将19,000万元超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于股份回购

公司于2024年2月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含）。

截至2024年6月30日，公司本次股份回购计划已实施完毕。公司累计回购股份3,555,336股，占公司总股本的比例为0.28%，支付总金额为35,931,966.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体详见2024年2月21日和2024年5月6日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）和《有研半导体硅材料股份公司关于回购完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-026）。

2、部分募投项目延期

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“集成电路用8英寸硅片扩产项目”、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体详见2024年4月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2024年半年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2024年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年8月10日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额(注1)				1,663,967,265.37	本年度投入募集资金总额							159,113,838.70		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							632,304,691.73		
变更用途的募集资金总额比例				-										
承诺投资项目	已更目（含分更（如有）	变项、部变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
补充研发与运营资金	无		257,828,100.00	257,828,100.00	257,828,100.00	44,686,661.43	159,550,136.41	-98,277,963.59	61.88	不适用	不适用	不适用	否	
集成电路用8英寸硅片扩产项目	无		384,824,300.00	384,824,300.00	384,824,300.00	43,442,168.05	152,304,636.29	-232,519,663.71	39.58	2025年12月	不适用	不适用	否	
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	无		357,347,600.00	357,347,600.00	357,347,600.00	35,049,321.63	89,514,231.44	-267,833,368.56	25.05	2025年12月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	123,178,151.11	401,369,004.14	-598,630,995.86	40.14	—	—	—	—	
超募资金永久补流(注2)	无		不适用	385,000,000.00	385,000,000.00	-	195,000,000.00	-190,000,000.00	50.65	不适用	不适用	不适用	否	
股份回购(注2)	无		不适用	35,935,687.59	35,935,687.59	35,935,687.59	35,935,687.59	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—		1,000,000,000.00	1,420,935,687.59	1,420,935,687.59	159,113,838.70	632,304,691.73	-788,630,995.86	44.50	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)(注4)					详见注4									
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司未发生此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内，公司未发生此情况									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况									
募集资金结余的金额及形成原因					不适用									
募集资金其他使用情况					详见三、(八)募集资金使用的其他情况									

注1："募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币1,663,967,265.37元。

注2：截至2024年6月30日，超募资金总额663,967,265.37元，其中195,000,000.00元用于永久补流，35,935,687.59元（（含印花税、交易佣金等交易费用））用于股份回购。

注3：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注4：未达到计划进度原因主要基于以下因素：第一，受市场需求变动的影响，公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化，使得募投项目的实际投资进度与原预期计划存在差异。第二，本着控制成本、提高募集资金使用效率的原则，公司适当调整了投资节奏。"集成电路用8英寸硅片扩产项目"分两个阶段执行，目前第一阶段5万片/月的产能已经建设完毕，公司8寸硅片产能已达到18万片/月，且保持了较高的产能利用率；同时，第二阶段建设已经启动。"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"受厂房设计及招投标等客观因素影响，开工较预期延迟。

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-034

有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月29日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股份公司2024年半年度报告及其摘要》的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司2024年半年度报告》及《有研半导体硅材料股份公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放、使用与管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次新增与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次新增日常关联交易预计事项未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的披露标准，无需单独披露。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

关联监事田中利朗回避表决。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2024年8月10日

公司代码：688432 公司简称：有研硅

有研半导体硅材料股份公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	有研硅	688432	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨波	孙媛
电话	010-82087088	010-82087088
办公地址	北京市西城区新街口外大街2号D座17层	北京市西城区新街口外大街2号D座17层
电子信箱	gritekipo@gritek.com	gritekipo@gritek.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,179,775,209.73	5,043,056,336.86	2.71
归属于上市公司股东的净资产	4,231,659,665.35	4,147,998,364.82	2.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	507,160,800.32	530,613,810.50	-4.42
归属于上市公司股东的净利润	130,483,111.10	161,438,422.37	-19.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,347,717.44	114,791,908.74	-20.42
经营活动产生的现金流量净额	74,396,899.83	127,428,191.80	-41.62
加权平均净资产收益率(%)	3.11	3.98	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08
研发投入占营业收入的比例(%)	8.49	8.19	增加0.30个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					20,820		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					/		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	30.84	384,750,000	384,750,000	384,750,000	无	0
株式会社RS Technologies	境外法人	26.22	327,090,400	327,090,400	327,090,400	无	0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	18.47	230,422,500	0	0	无	0
福建仓元投资有限公司	境内非国有法人	2.26	28,215,000	28,215,000	28,215,000	无	0
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳诺河投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.80	22,493,900	0	0	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.57	19,554,490	6,054,490	6,054,490	无	0
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	其他	1.55	19,339,894	0	0	无	0
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	其他	1.04	13,034,204	0	0	无	0
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	其他	0.72	8,953,631	0	0	无	0
德州芯慧咨询管理中心(有限合伙)	其他	0.56	7,011,317	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。 2、RS Technologies与仓元投资已签署一致行动协议。 3、中信证券之全资子公司中证投资持有公司1.57%的股份，持有研投基金2.74%的出资份额。 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024-054

北汽福田汽车股份有限公司2024年7月份各产品产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽福田汽车股份有限公司2024年7月份各产品产销数据快报如下：

产品类型				销量(辆)					产量(辆)				
				本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
汽车产品	商用车	货车	中重型货车(含福戴)	6987	7663	61138	71260	-14.20%	4496	4884	66211	64169	3.18%
			轻型货车	27928	28397	243389	236201	3.04%	32297	29595	239112	225633	5.97%
		客车	大型客车	151	92	2252	2390	-5.77%	11	69	2576	2586	-0.39%
			中型客车	156	100	1093	673	62.41%	96	100	1284	635	102.20%
			轻型客车	3030	3539	29060	30966	-6.16%	3835	3856	28828	30603	-5.80%
	乘用车			109	328	1624	2494	-34.88%	235	250	1903	3225	-40.99%
	合计			38361	40119	338556	343984	-1.58%	40970	38754	339914	326851	4.00%
	其中新能源汽车			3874	2525	23854	18843	26.59%	5342	3179	25083	20669	21.36%
发动机产品(含福康)				20893	22660	155243	160445	-3.24%	16412	19540	161882	154941	4.48%

注：1.本表为销售快报数据，具体数据以定期报告数据为准。2.福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。福戴中重型货车7月销量4026辆，1-7月累计销量34716辆，累计同比-20.42%；福康发动机7月销量11342台，1-7月累计销量95050台，累计同比-14.97%。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.商用车数据含非完整车辆，轻型货车数据含微型货车。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月九日

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-034

上海澳华内镜股份有限公司 关于持股5%以上股东减持达到1%且持股比例降至5%以下的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于股份减持及被动稀释，不触及要约收购。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持及被动稀释，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份数量为6,729,243股，持有公司股份比例为4.9999%。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日收到公司股东北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"君联益康"）及其一致行动人苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"君联欣康"）、高桑有限公司（以下简称"高桑"）出具的告知函，自2024年5月23日至2024年8月8日，上述股东累计减持公司股份1,911,742股，占总股本的1.42%。本次权益变动后，君联益康及其一致行动人君联欣康、高桑合计持有公司股份比例减少至4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）主动减持变动情况

信息披露义务人基本信息			北京君联益康股权投资合伙企业(有限合伙)			
	名称1		北京君联益康股权投资合伙企业(有限合伙)			
	注册地址		北京市海淀区科学院南路2号1号楼16层1601室			
	名称2		苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)			
	注册地址		苏州市吴江区松陵镇迎宾大道333号25号楼			
	名称3		高桑有限公司			
	注册地址		中环皇后大道中99号中环中心6113室			
	权益变动时间		2024年5月23日-2024年08月08日			
权益变动明细	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	君联益康	不适用	不适用	不适用	0	0
	君联欣康	集中竞价、大宗交易	2024/05/23-2024/08/08	人民币普通股	854,964	0.64
	高桑	集中竞价、大宗交易	2024/05/23-2024/08/08	人民币普通股	1,056,778	0.79
合计		-	-	-	1,911,742	1.42

注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况；

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺；

3、表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

（二）被动稀释变动情况

上述减持过程中，公司实施2022年限制性股票激励计划首次授予部分、预留部分第一个归属期归属，及首次授予部分第二个归属期归属，并先后于2023年6月5日、2024年1月12日、2024年5月14日完成股份登记，公司总股本由133,340,000股增加至134,587,250股。此次股本变动后，信息披露义务人的持股数量未发生变化，持股比例被动稀释0.06%。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持有数量(股)	持股比例(%)	持有数量(股)	持股比例(%)
君联益康	合计持有股份	0	0	0	0
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0
君联欣康	合计持有股份	3,506,335	2.63	2,651,371	1.9700
	其中：无限售条件股份	3,506,335	2.63	2,651,371	1.9700
高桑	合计持有股份	5,134,650	3.85	4,077,872	3.0299
	其中：无限售条件股份	5,134,650	3.85	4,077,872	3.0299
合计		8,640,985	6.48	6,729,243	4.9999

注：上述减持过程中，公司实施2022年限制性股票激励计划首次授予部分、预留部分第一个归属期归属，及首次授予部分第二个归属期归属，并先后于2023年6月5日、2024年1月12日、2024年5月14日完成股份登记，公司总股本由133,340,000股增加至134,587,250股。此次股本变动后，信息披露义务人的持股数量未发生变化，持股比例被动稀释0.06%。本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

三、其它情况说明

1、本次权益变动为股份减持及被动稀释，不触及要约收购，不涉及资金来源；

2、本次权益变动为履行已披露的减持计划及被动稀释导致，减持计划的具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-017）。截至本公告披露日，君联欣康、高桑减持计划尚未实施完毕；

3、本次权益变动系合计持股5%以上非第一大股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

4、本次股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》；

5、公司将继续严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年8月10日

上海澳华内镜股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海澳华内镜股份有限公司

股票简称：澳华内镜

股票代码：688212

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人一：北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）

住所及通讯地址：北京市海淀区科学院南路2号1号楼16层1601室

信息披露义务人二：苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）

住所及通讯地址：苏州市吴江区松陵镇迎宾大道333号25号楼

信息披露义务人三：高桑有限公司

住所及通讯地址：香港中环皇后大道中99号中环中心6113室

股份变动性质：股份减少、被动稀释

签署日期：2024年8月9日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海澳华内镜股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海澳华内镜股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

简称		释义
澳华内镜、上市公司、公司	指	上海澳华内镜股份有限公司
信息披露义务人	指	北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）、高桑有限公司
本报告书、报告书	指	上海澳华内镜股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人通过询价转让、大宗交易、集中竞价方式减持上市公司股份及上市公司实施限制性股票激励计划，减持及被动稀释后持股比例低于5.00%的权益变动行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

（一）北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

企业名称	北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	北京市海淀区科学院南路2号1号楼16层1601室
执行事务合伙人	拉萨君祺企业管理有限公司
注册资本	162142万元人民币
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110108MA0021887C
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（"1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"；下期出资时间为2034年11月22日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2015-11-23 至 2035-11-22
联系电话	010-89139745

北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例
1	芜湖歌斐资产管理有限公司	19.9208%
2	西藏东方仓慧投资有限公司	18.5023%
3	苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)	9.2512%
4	上海喆凌投资中心(有限合伙)	9.2512%
5	陆浦财富管理(上海)有限公司	9.2512%
6	中国科学院控股有限公司	6.1674%
7	华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)	6.1674%
8	北京首钢基金有限公司	6.1674%
9	上海贠乘私募基金管理有限公司	3.2071%
10	陈俭	3.0837%
11	上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)	3.0837%
12	上海交通大学教育发展基金会	2.4670%
13	深圳旭腾创企业管理合伙企业(有限合伙)	1.8502%
14	天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙)	0.6167%
15	拉萨君祺企业管理有限公司	1.0127%
合计		100.00%

（二）苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）